Lötpaste WINDOT B-005-NP303 T6

Produktbeschreibung

GENMA SMD Lötpaste – unsere Jet Dispenser-Lötpaste winDot hat eine exzellente Performance. Bei hoher Geschwindigkeit lassen sich kontinuierlich gleichmäßige Punkte jetten. Punkt Durchmesser von bis zu 200µm sind möglich. Auch bei kleinen Punktdurchmessern sind die Lötstellen hervorragend ausgebildet. Das Ergebnis sind optisch ansprechende Lötstellen, die von klaren Flussmittelrückständen umschlossen werden. Nach dem Löten ist keine Reinigung notwendig. Die Lötpaste muss unter Schutzgas gelötet werden.

Technische Eigenschaften

	Spezifischer Wert	Testmethode
Legierung (wt %)	Sn 96,5 / Ag 3,0 / Cu 0,5 / SAC305	
Schmelzbereich (°C)	217 - 221	IEC61189-11

Konformität

Stand 13.11.2025

Konform mit RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und Anhang 2015/863/EU.

Enthält keine Stoffe (SVHC-Liste) über dem Grenzwert (0,1%) gemäß REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006.

Enthält keine Stoffe gemäß Toxic Substance Conrol Act (TSCA) der United States Environmental Protection Agency.

Enthält keine Stoffe gemäß POP Verordnung EU 2019/1021.

Enthält keine per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS).

Enthält keine Phthalate und Latex.

Enthält keine Stoffe gemäß California Proposition 65.

GENMA Europe GmbH | Robert-Bosch-Str. 18 | 71394 Kernen i. R. Germany | Phone +49 7151 206610 | team@genma.eu | www.genma.eu